2027年3月期(第30期)第1四半期
決算説明資料

2026年8月7日

株式会社ブイ・テクノロジー
東京証券取引所 プライム市場 / コード 7717

目次：

1 ハイライト

2 2026年度 第1四半期 連結決算

3 2026年度 連結業績見通し（通期）

4 キャピタルアロケーション

5 成長戦略

6 主要財務データ

V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

ハイライト

2026年度 第1四半期 実績

業績概況

- 受注高・受注残：半導体・フォトマスクが前年同期比で大幅に増加
- 売上高・営業利益：FPD装置の高水準案件の前倒しで利益面で若干想定上回るも2Q累計での見方は変わらず

受注高	受注残	売上高	営業利益	当期利益（親会社株主帰属）
138億円	502億円	106億円	2.8億円	3.3億円
YoY ＋46億円	YoY ＋53億円	YoY ＋26億円	YoY ＋7.9億円	YoY ＋9.9億円

2026年度 見通し（5月時点から変更なし）

業績概況

- 1Qは受注高、売上・利益とも会社計画線で進捗と評価
- 受注環境に大きな変化なく、5月時点の年間計画を据え置く

受注高・受注残	売上高	営業利益	当期利益（親会社株主帰属）	ROE
YoY 大幅増加予想	600億円	55億円	30億円	8.0%
	YoY ＋70億円	YoY ＋17億円	YoY ＋7億円	25年度 6.6%

V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

2026年度 第1四半期 連結決算

Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

2026年度 第1四半期 連結業績

- ✓ 1Qは売上・利益とも概ね計画どおりの進捗
- ✓ 通期業績予想は5月時点から変更なし
- ✓ アドバンストパッケージのDI露光装置量産機の売上計上は下期集中の見込み

単位：百万円	2025年度 Q1	2026年度 Q1	増減
売上高	7,998	10,615	+2,617
営業利益	△514	275	+789
利益率	*-6.4%*	*2.6%*	
経常利益	△589	366	+955
利益率	*-7.4%*	*3.4%*	
親会社株主に帰属する当期純利益	△665	328	+993
利益率	*-8.3%*	*3.1%*	
EPS（円）	△70.46	34.79	+105.25

V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

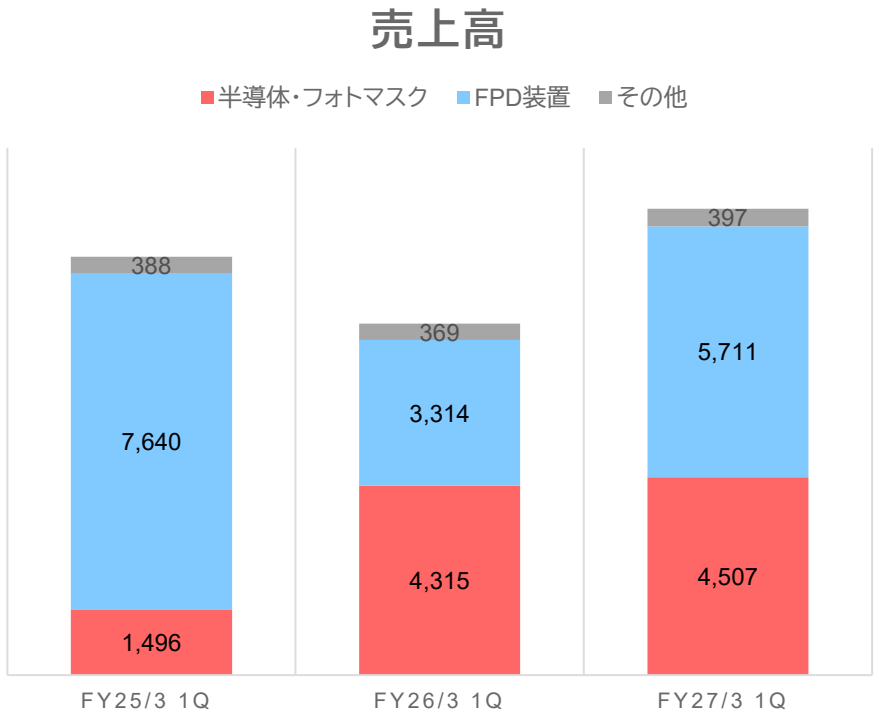
セグメント別　売上高・受注高推移

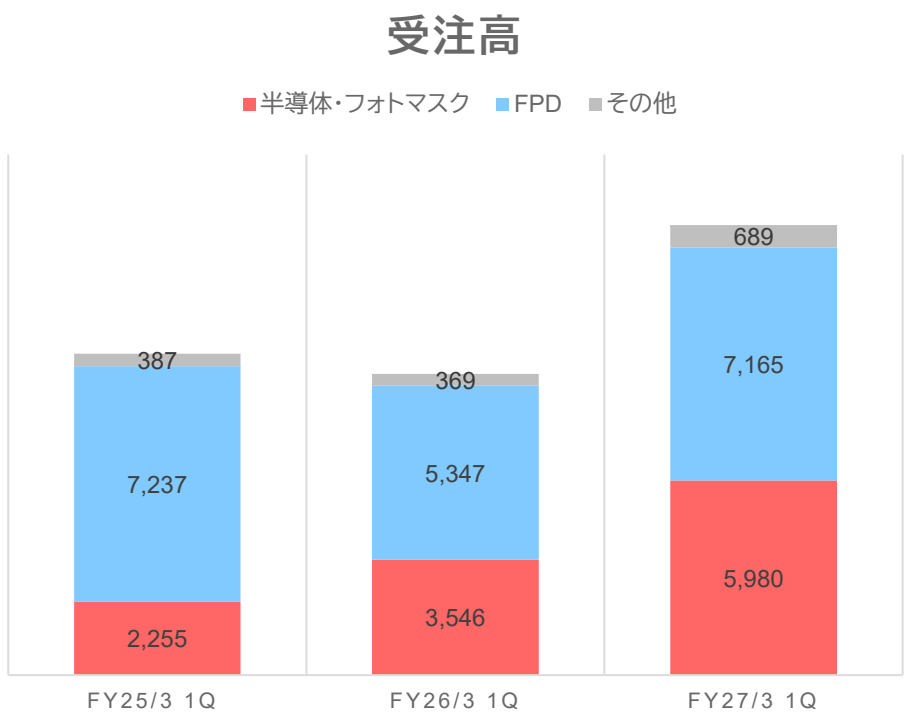
半導体・フォトマスク

- ✓ 受注高、売上高ともに1Qとしては過去最高
- ✓ アドバンストパッケージ売上高は下期偏重となるため、1Qは前年同期比微増にとどまる

FPD装置

- ✓ 1Q受注高は前年同期を上回るも下期偏重の計画は当初から変わらず
- ✓ CF露光装置の前倒し計上で大幅増収





（百万円）

V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

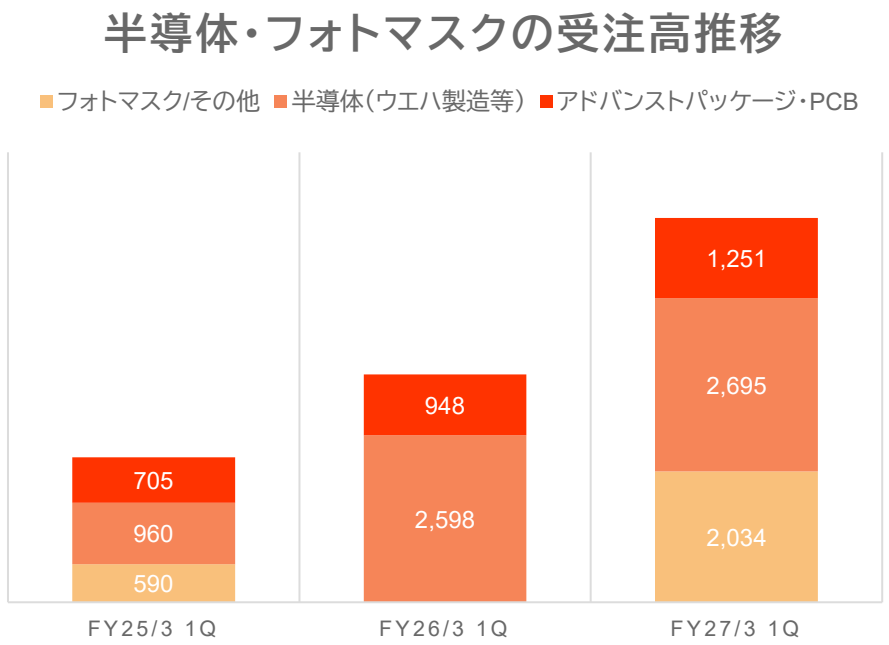
半導体・フォトマスクとFPDのサブセグメント受注高推移

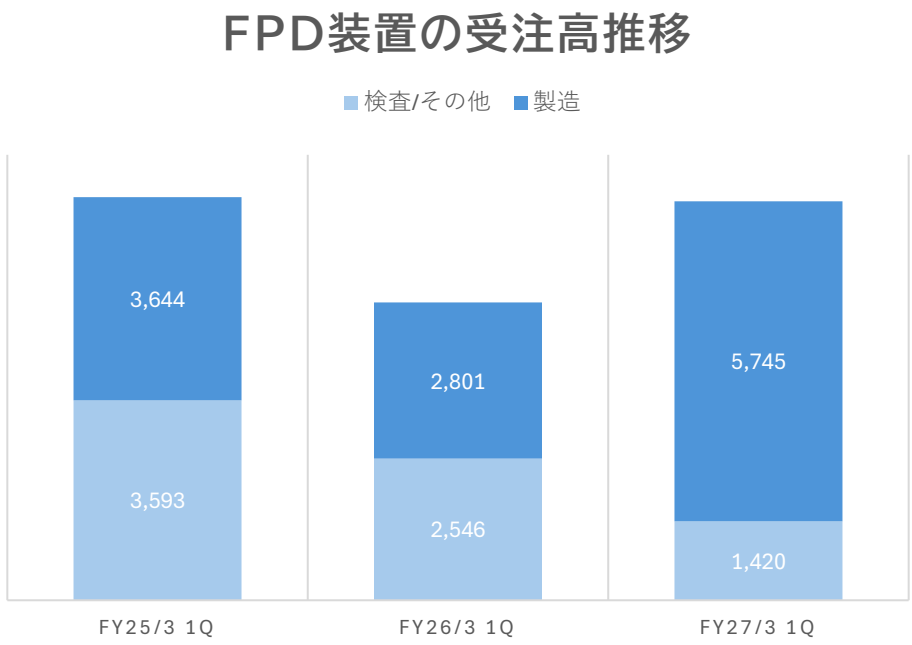
半導体・フォトマスク

- ✓ アドバンストパッケージは25年度4Qの量産機受注より、1Q受注残は高水準
- ✓ パッケージサブストレート既存向け追加受注、新規顧客からの量産機受注を2Q以降に計画

FPD装置

- ✓ 1Q受注高の前年同期比大幅増は、CF露光装置中心に、25年度下期からの延伸分の計上が主因



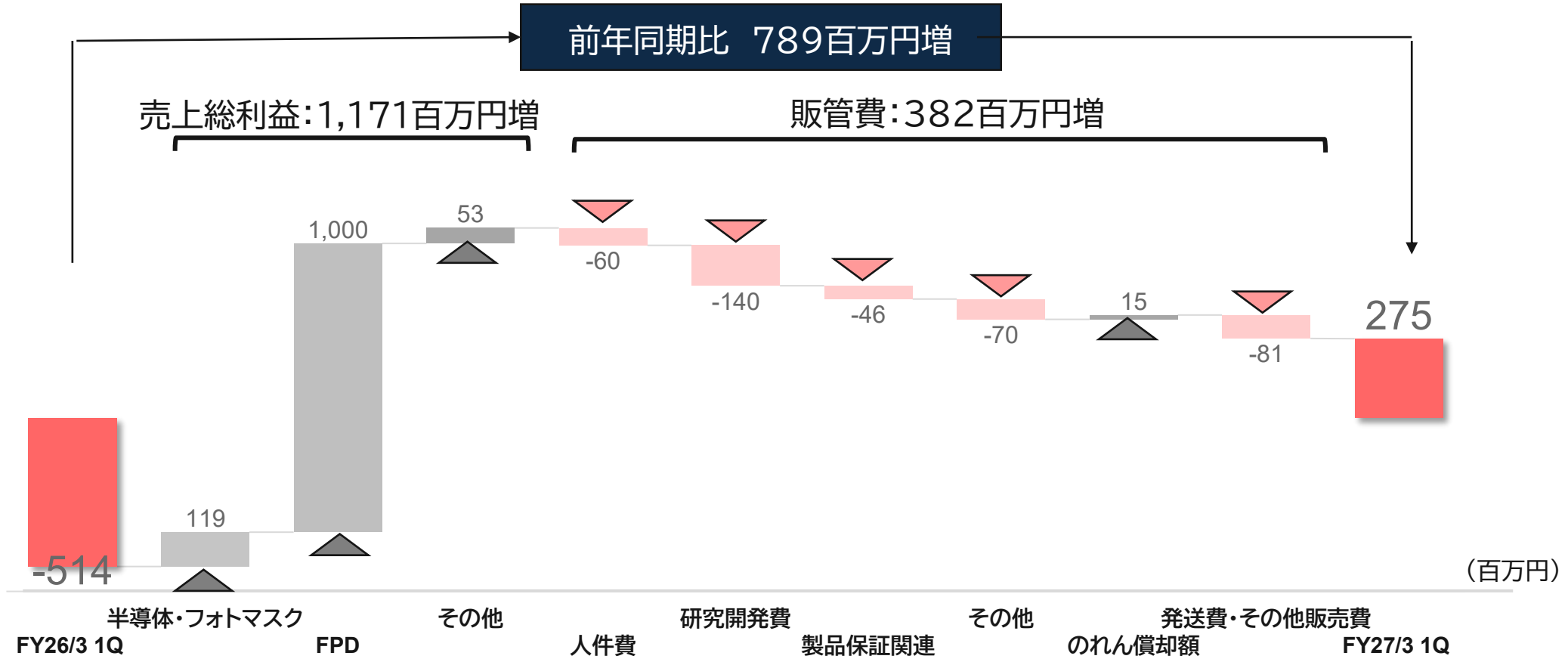


(百万円)

V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

営業利益増減要因(1Q 前年同期比)

- ✓ 半導体・フォトマスクセグメントは売上総利益率27%、販管費比率31%。ウエハ検査装置等で一時的に販管費比率が上昇したが、当初想定線。
- ✓ FPD装置は売上総利益率31%、販管費比率23%。高採算なCF露光装置の前倒し売上計上が寄与



V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

2026年度 連結業績見通し(通期)

Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

通期業績見通し（期初計画から変更なし）

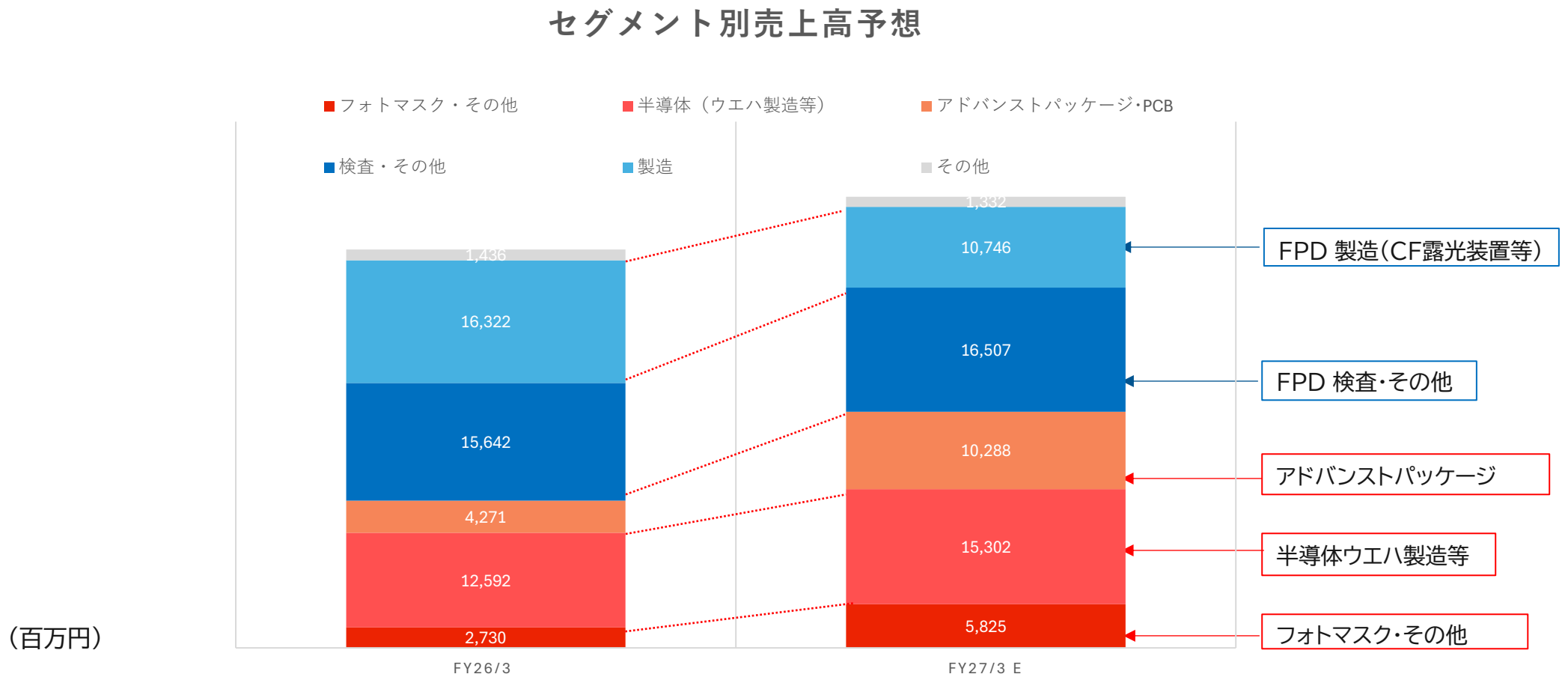
- ✓ 半導体・フォトマスク分野売上高は前年同期比60%増と大幅拡大を予想
- ✓ 売上、利益、利益率で半導体・フォトマスクがFPD装置を上回る見通し
- ✓ アドバンストパッケージ分野を中心に26年度受注・受注残ともに高水準な伸びを計画

（単位：百万円）		2025年度	2026年度予想	増減
売上高		**52,992**	**60,000**	**+7,008**
営業利益		**3,768**	**5,500**	**+1,732**
利益率		*7.1%*	*9.1%*	
経常利益		**3,474**	**4,700**	**+1,226**
利益率		*6.6%*	*7.8%*	
親会社株主に帰属する当期純利益		**2,301**	**3,000**	**+699**
利益率		*4.3%*	*5.0%*	
EPS（円）		**243.48**	**317.24**	**+73.76**
配当（円）	中間	40	40	―
	期末	40	40	―
配当性向		32.9%	25.2%	

V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

セグメント別売上高予想

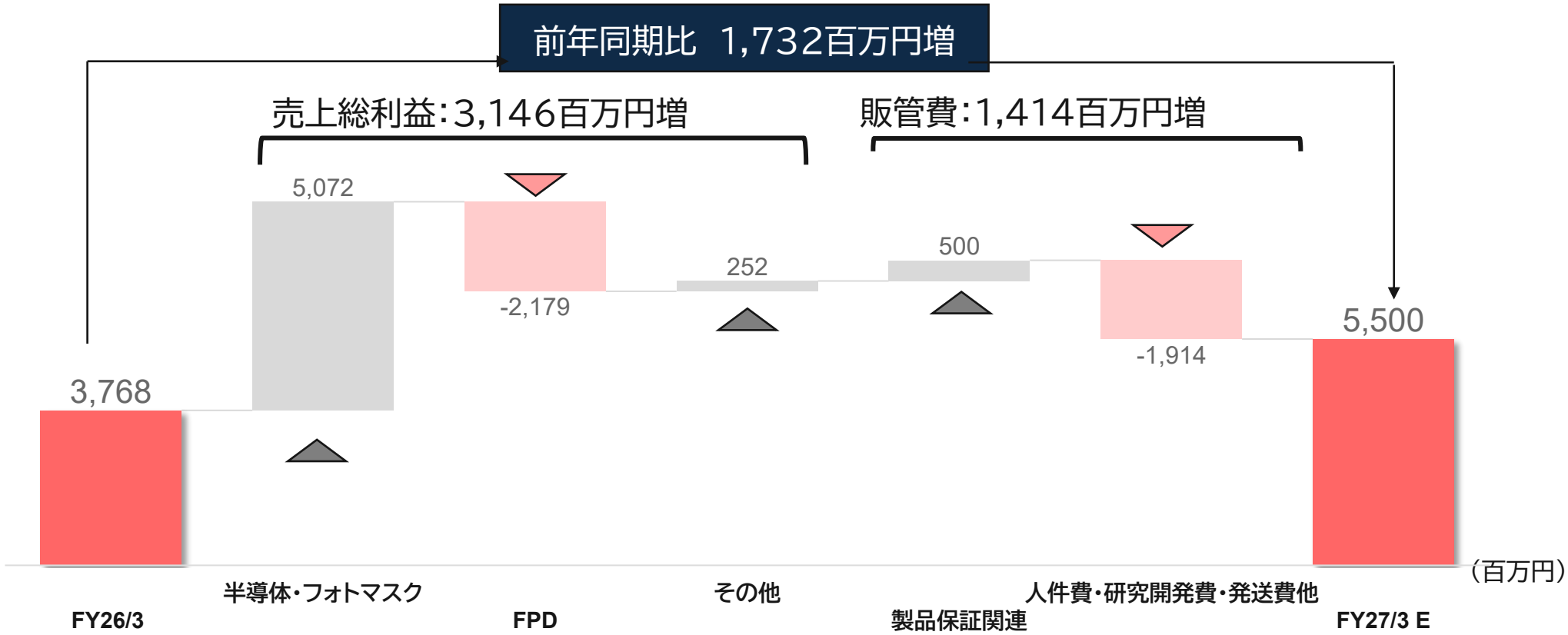
- ✓ 半導体・フォトマスク分野では、アドバンストパッケージでDI露光機の本格拡大が寄与する見通し
- ✓ フォトマスクは25年度の低水準から復調を見込む
- ✓ FPD装置ではCF露光装置の減少が見込まれるものの、検査装置は堅調を予想



V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

営業利益見通し(通期)

- ✓ 半導体・フォトマスクセグメントでの大幅増収・増益を予想
- ✓ 製品保証関連費用は減少を見込む一方、足元の地政学情勢を踏まえた輸送コスト上昇などを保守的に織り込み、販管費は増加



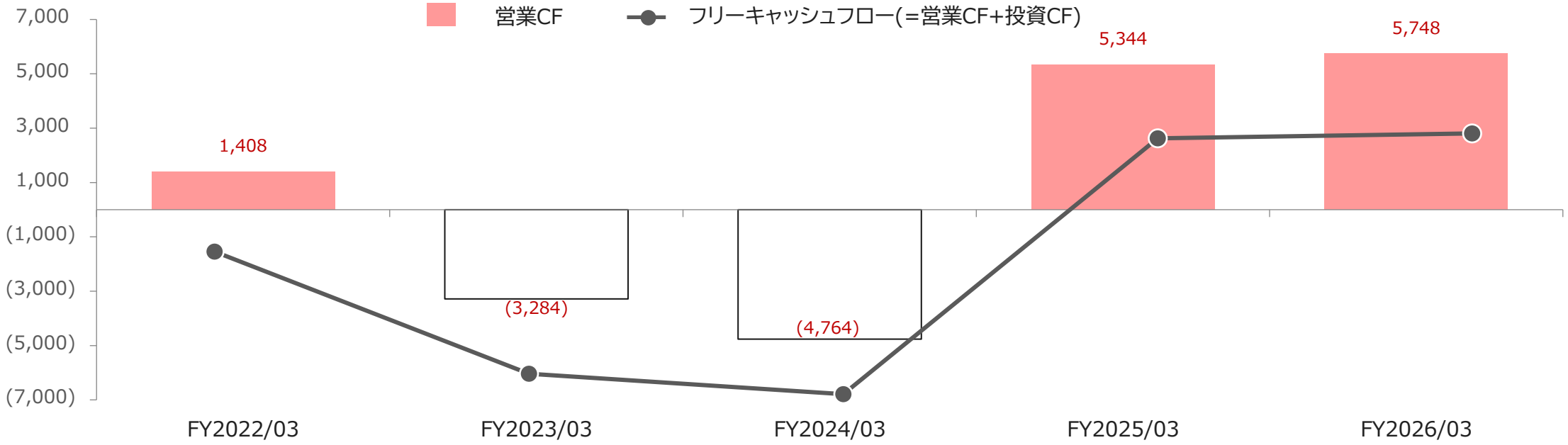
V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

キャピタルアロケーション

Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

営業キャッシュフローの改善に注力

✓アドバンストパッケージの設置が26年度下期に大幅に増加するも前期並みの営業キャッシュフローを目指す
✓装置リードタイム短縮を含めた仕掛品回転月数の短期化等を推進し一層の改善に注力する



（百万円）

V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

株主還元

業績計画達成に全社的に取り組むと同時に業績結果に応じた株主還元を目指す

- ✓ 事業拡大に向けたM＆A、設備投資等、経営基盤の強化に向けて、必要な内部留保の充実を勘案した上で、配当の安定性・継続性・配当性向等を考慮
- ✓ 経営成績に応じた利益還元を行なう方針
- ✓ 年間配当は前期末と同じ80円を計画するが、今期業績結果等を踏まえ積極的な利益還元も検討予定
- ✓ 株主還元の充実を図るため、機動的な自己株式取得等、引き続き検討

項目		FY22/3	FY23/3	FY24/3	FY25/3	FY26/3	FY27/3(予想)
配当金額(総額/百万円)		1,176	882	586	765	765	765
配当性向(%)		*30.6*	*334.7*	*74.2*	*95.2*	*32.9*	*25.2*
一株当たり配当金(円)	中間	60	60	30	40	40	40
	期末	60	30	30	40	40	40
	総額	120	90	60	80	80	80

V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

ROEは最重要数値目標

25年度の計画未達を重く受け止め、26年度計画必達に向け全社的に取り組む

	FY24/3	FY25/3	FY26/3	FY27/3E	FY29/3E
ROE	2.3%	2.4%	6.6%	8.0%	20%

最終利益極大化

売上高の増加

- ✓ アドバンストパッケージ等成長分野へのグループを結集した対応
- ✓ M&Aによる成長事業の創出

利益率のアップ

- ✓ 限界利益率の高い半導体・フォトマスク事業の売上拡大によるミクス改善
- ✓ FPDから半導体にグループ陣容の活用によるグループ内シナジー

株主還元の取組

利益水準に応じた配当拡大

- ✓ 安定配当は大前提だが、利益の拡大局面において、その計画達成確度に応じた増配の意思決定を行う

機動的な自社株買い

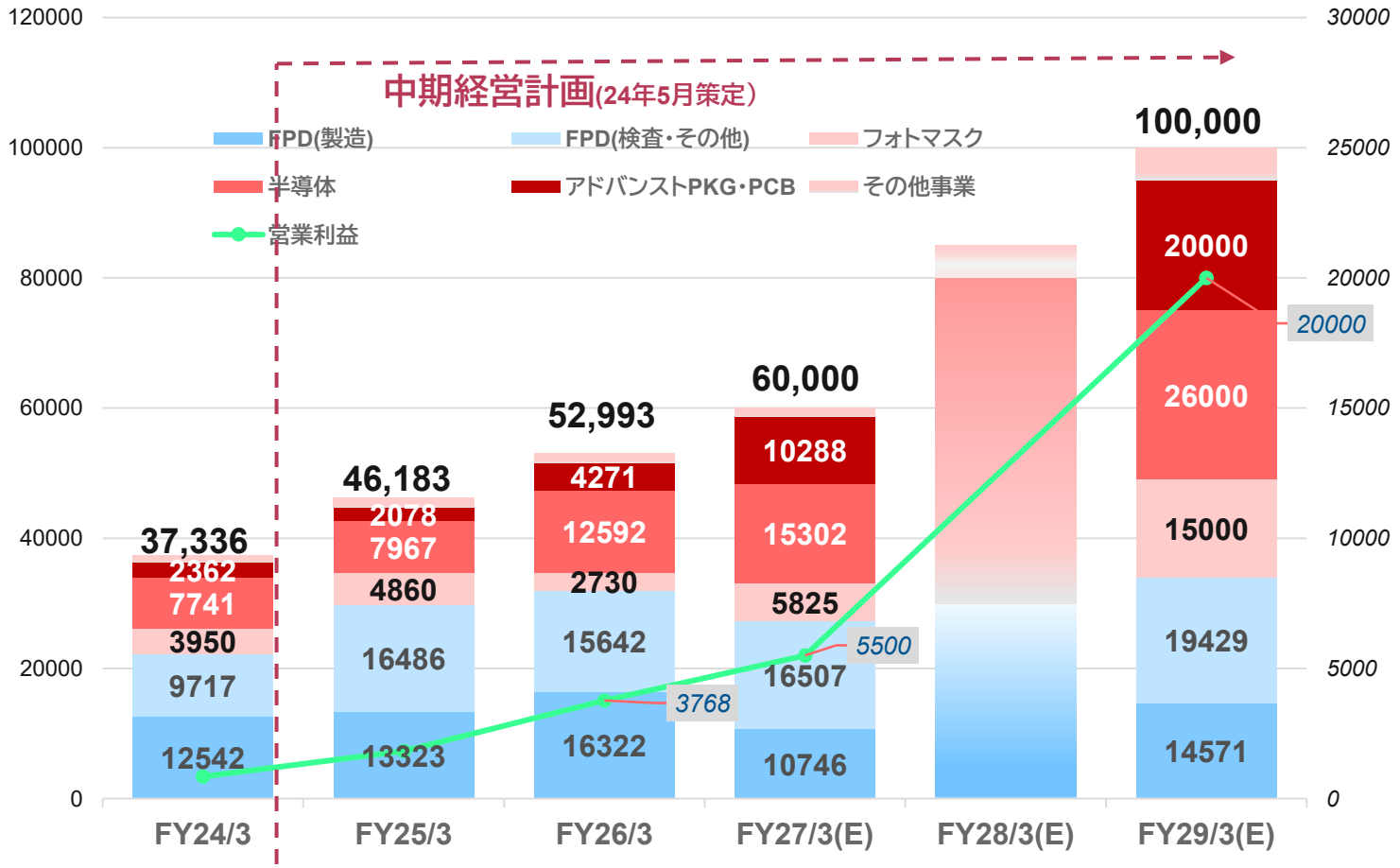
- ✓ 株主還元は配当を重視するが、収益力と株価を注視し、機動的な自社株買いを実施する

V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

成長戦略

成長戦略：中期経営計画達成に向けて

2029年3月期に売上高1,000億円、営業利益200億円の目標を維持
受注環境から、アドバンストパッケージ分野の進捗は策定時の想定を上回るペース



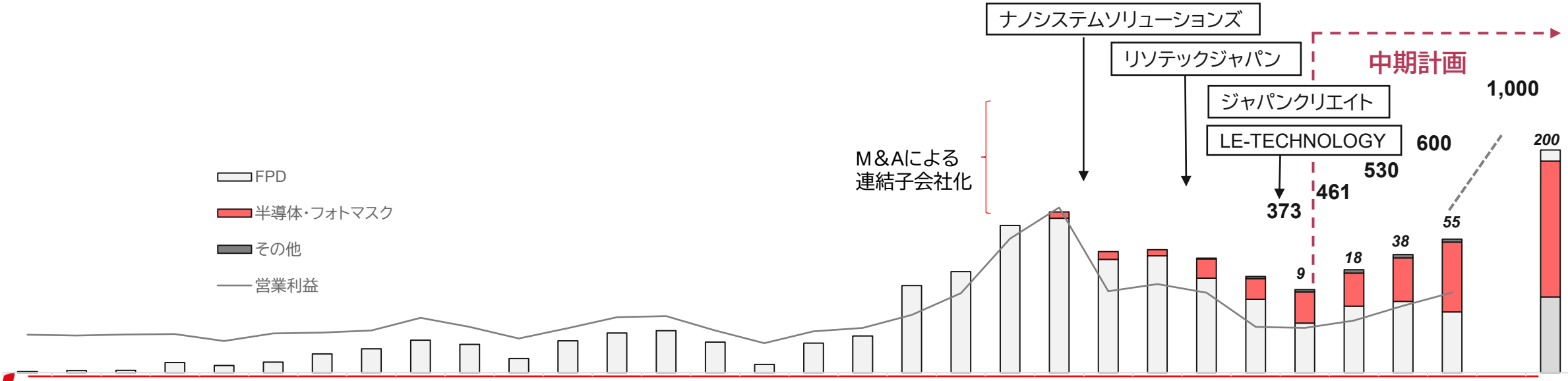
セグメント		狙う市場	主力製品
半導体フォトマスク	アドバンストパッケージ・PCB	・半導体パッケージ基板 ・汎用PCB基板	DI露光、 O/Sテスター
	半導体	・シリコンウェハ ・フォトレジスト、他	・検査 ・マスクレス露光 ・コーデベ、他
	フォトマスク	・レガシー半導体 ・FPD	検査、修正、測定、他
FPD	検査・その他	LCD、OLED、他	検査、修正、測定、他
	露光	LCD、他	ｶﾗｰﾌｨﾙﾀｰ露光 光配向露光、他

V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

成長戦略：FPDから半導体へ、成長ドライバを転換

半導体に係る日本が強い分野へ参入・・・装置事業は顧客との共同開発が不可欠

参入市場	業界を代表する企業名	当社グループ	主要製品
シリコンウェハ	信越化学工業、SUMCO、他	ナノシステムソリューションズ ジャパンクリエイト	シリコンウェハ検査、洗浄
フォトマスク	テクセンドフォトマスク、DNP、HOYA、他	ブイ・テクノロジー	検査装置（Vテクオリジナル製品）
レジスト材料	東京応化工業、JSR、信越化学工業、 住友化学、富士フイルム、他	リソテックジャパン	研究室用レジスト評価装置
アドバンストパッケージ	イビデン、新光電気工業、 TOPPANホールディングス、他	LE-TECHNOLOGY オー・エイチ・ティー	DI露光装置、オープンショートテスタ、 マイクロプローブ



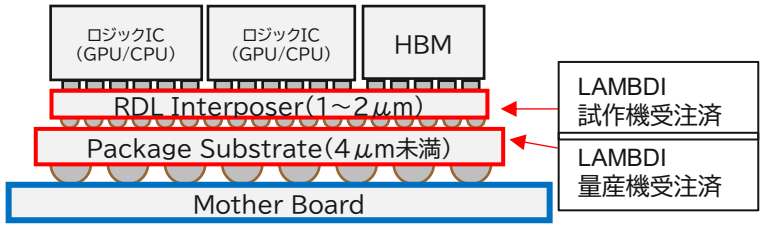
V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

成長戦略：アドバンストパッケージ事業の強化

AI用半導体パッケージの分野に集中

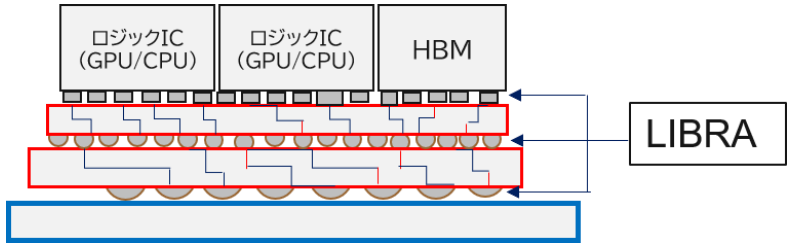
DI露光装置「 LAMBDI 」

- 大手パッケージ基板メーカーから量産機を受注。
  26年度中に設置予定。
- インターポーザ向けでは、試作機の受注が本格化へ
- NEDO向け0.5μm受注は世界初

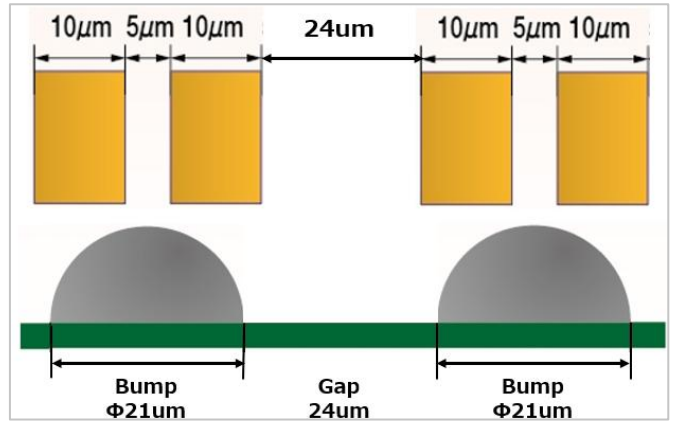


テスター「 LIBRA 」

- パッケージ基板・インターポーザ（RDL）上の端子間の電気的な検査を、世界で初めて実現
- 25μm ピッチ端子の4端子検査に業界で初めて対応



マイクロプローブ



V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

主要財務データ

Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

1.セグメント別受注高・売上高の詳細(単位:百万円)

項目	FY				FY24/3				FY25/3				FY26/3				FY27/3
	FY24/3	FY25/3	FY26/3	FY27/3 予想	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
受注	**37,788**	**52,747**	**56,342**	**—**	**9,265**	**11,210**	**6,716**	**10,598**	**9,880**	**7,681**	**8,901**	**26,285**	**9,262**	**8,089**	**6,291**	**32,700**	**13,835**
半導体・フォトマスク	16,510	16,562	23,365	—	2,593	5,871	2,283	5,763	2,255	4,120	6,038	4,150	3,546	3,801	2,947	13,072	5,980
フォトマスク・その他	6,735	2,645	2,665	—	249	2,788	484	3,147	590	700	1,351	3	0	2,041	75	551	2,034
半導体(ウェハ製造、ラボ等)	7,549	9,393	12,947	—	2,281	1,988	1,299	1,982	960	2,564	3,151	2,719	2,598	1,746	2,533	6,070	2,695
アドバンストパッケージ・PCB	2,226	4,524	7,753	—	63	1,095	500	634	705	856	1,536	1,428	948	14	339	6,451	1,251
FPD装置	20,254	34,717	31,142	—	6,433	5,077	4,174	4,570	7,237	3,247	2,511	21,722	5,347	3,957	2,964	18,874	7,165
検査・その他	10,855	16,236	18,045	—	1,604	4,394	3,001	1,857	3,593	2,440	1,659	8,544	2,546	1,842	2,172	11,485	1,420
製造	9,399	18,481	13,097	—	4,829	683	1,173	2,713	3,644	807	852	13,178	2,801	2,115	792	7,389	5,745
その他	1,024	1,468	1,834	—	239	261	258	266	388	314	353	413	369	331	380	754	689
半導体・フォトマスク比率	43.7%	31.4%	41.5%		28.0%	52.4%	34.0%	54.4%	22.8%	53.6%	67.8%	15.8%	38.3%	47.0%	46.8%	40.0%	43.2%
受注残高	**37,100**	**43,665**	**47,013**	**—**	**40,163**	**44,788**	**44,734**	**37,100**	**37,457**	**32,316**	**31,738**	**43,665**	**44,928**	**41,272**	**35,249**	**47,013**	**50,232**
半導体・フォトマスク	17,200	18,857	22,780	—	15,958	19,810	18,162	17,200	17,959	18,169	21,151	18,857	18,088	17,055	15,717	22,780	24,472
FPD装置	19,900	24,807	24,233	—	24,205	24,978	26,572	19,900	19,497	14,147	10,587	24,807	26,840	24,217	19,532	24,233	25,760
半導体・フォトマスク比率	46.4%	43.2%	48.5%		39.7%	44.2%	40.6%	46.4%	47.9%	56.2%	66.6%	43.2%	40.3%	41.3%	44.6%	48.5%	48.7%
売上	**37,336**	**46,183**	**52,993**	**60,000**	**5,750**	**6,584**	**6,770**	**18,232**	**9,523**	**12,822**	**9,480**	**14,358**	**7,999**	**11,745**	**12,314**	**20,935**	**10,616**
半導体・フォトマスク	14,053	14,905	19,593	31,415	1,377	2,020	3,931	6,725	1,496	3,911	3,055	6,444	4,315	4,833	4,286	6,159	4,508
フォトマスク・その他	3,950	4,860	2,730	5,825	66	269	862	2,686	734	1,687	986	1,454	1,534	120	701	375	2,240
半導体(ウェハ製造、ラボ等)	7,741	7,967	12,592	15,302	831	1,377	2,122	3,412	642	2,116	1,542	3,667	1,327	3,758	2,449	5,058	1,705
アドバンストパッケージ・PCB	2,362	2,078	4,271	10,288	480	374	947	627	120	108	527	1,323	1,454	955	1,136	726	563
FPD装置	22,259	29,809	31,964	27,253	4,134	4,303	2,581	11,241	7,640	8,598	6,071	7,501	3,314	6,581	7,648	14,421	5,711
検査・その他	9,717	16,486	15,642	16,507	771	918	1,458	6,569	4,422	4,785	3,737	3,542	2,606	4,771	3,359	4,907	1,991
製造	12,542	13,323	16,322	10,746	3,363	3,385	1,123	4,672	3,218	3,813	2,334	3,959	708	1,810	4,289	9,514	3,720
その他	1,024	1,468	1,436	1,332	239	261	258	266	388	314	353	413	369	331	380	356	397
半導体・フォトマスク比率	37.6%	32.3%	37.0%	52.4%	23.9%	30.7%	58.1%	36.9%	15.7%	30.5%	32.2%	44.9%	53.9%	41.1%	34.8%	29.4%	42.5%

(注)27年1Qより、部品・メンテナンスを半導体・フォトマスクでは、「フォトマスク・その他」FPD装置では「検査・その他」に分類を変更、過去も新基準に合わせ変更

V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

2.受注高および業績実績とガイダンス（単位：百万円）

項目	2022/3	2023/3	2024/3	2025/3	2026/3	2027/3E	2026/3				2027/3
							1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
受注高	53,200	37,072	37,788	52,747	56,342	-	9,262	8,089	6,291	32,700	13,835
受注残高	42,721	36,647	37,100	43,664	47,013	-	44,928	41,271	35,248	47,013	50,232
売上高	51,418	43,146	37,335	46,182	52,992	60,000	7,998	11,746	12,313	20,935	10,615
売上総利益	15,486	10,946	10,604	12,130	14,730	-	1,854	2,658	3,878	6,340	3,026
営業利益	5,461	986	846	1,821	3,768	5,500	-514	144	997	3,141	275
営業外収益	518	935	551	517	731	-	139	59	248	285	170
営業外費用	111	222	285	447	1025	-	215	19	84	707	79
経常利益	5,868	1,700	1,112	1,891	3,474	4,700	-589	183	1161	2,719	366
税前利益	6,450	1,571	1,181	1,383	3,425	-	-633	269	1417	2,372	355
法人税等	2,194	1,434	603	781	1,058	-	60	-194	-131	1323	65
親会社株主 当期純利益	4,198	260	778	800	2,301	3,000	-665	426	1543	997	328
1株当たり 当期純利益*	434.21	26.92	80.65	84.07	243.48	317.24	-70.46	45.13	163.37	105.44	34.79
1株当たり配当金	120	90	60	80	80	80	-	40	-	40	-
1株当たり純資産	3534.4	3475.25	3571.35	3544.98	3825.9	-	-	-	-	3825.9	-
売上高総利益率	30.1%	25.4%	28.4%	26.3%	27.8%	-	23.2%	22.6%	31.5%	30.3%	28.5%
売上高営業利益率	10.6%	2.3%	2.3%	3.9%	7.1%	9.1%	-6.4%	1.2%	8.1%	15.0%	2.6%
売上高経常利益率	11.4%	3.9%	3.0%	4.1%	6.6%	7.8%	-7.4%	1.6%	9.4%	13.0%	3.4%
法人税率	34.0%	91.3%	51.1%	56.5%	30.9%	-	-9.48%	-72.12%	-9.24%	55.78%	18.3%
売上高当期純利益率	8.2%	0.6%	2.1%	1.7%	4.3%	5.0%	-8.3%	3.6%	12.5%	4.8%	3.1%
自己資本利益率(ROE)	12.7%	0.8%	2.3%	2.4%	6.6%	8.0%	-2.0%	1.3%	4.4%	2.8%	0.9%
自己資本	32,980	32,842	34,372	33,500	36,167	-	32,634	33,172	34,699	36,167	37,211

*期中平均株式数、自己株式含まず

V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

3.貸借対照表・キャッシュフロー計算書(単位:百万円)

項目	2022/3	2023/3	2024/3	2025/3	2026/3	2026/3 1Q	2Q	3Q	4Q	2027/3 1Q
資産の部										
現金及び預金	27,898	26,729	23,096	26,671	29,475	23,129	19,952	23,569	29,475	24,534
受取手形・売掛金	19,537	22,408	24,716	19,786	17,494	18,085	21,598	19,352	17,494	17,507
棚卸資産	11,405	10,089	15,531	15,495	14,200	18,196	18,131	20,600	14,200	15,924
商品及び貯蔵品	176	338	477	679	633	941	625	1205	633	601
仕掛品	9,428	7,219	12,274	10,707	10,160	12,612	13,545	15,750	10,160	12,019
原材料及び貯蔵品	1,801	2,532	2,780	4,109	3,407	4,643	3,961	3,645	3,407	3,304
流動資産	63,085	62,621	67,045	65,392	64,392	62,922	63,018	67,440	64,392	61,467
有形固定資産	4,720	4,034	4,098	3,859	4,103	4,403	4,443	4,325	4,103	4,068
無形固定資産	1,495	1,460	886	712	709	648	586	537	709	890
投資その他の資産	3,300	3,270	3,575	3,235	3,771	3,157	3,619	4,419	3,771	5,389
資産合計	72,601	71,387	75,606	73,201	72,977	71,132	71,668	76,721	72,977	71,815
負債の部										
支払手形・買掛金	6,323	4,039	5,429	4,918	4,306	5,735	5,031	6,018	4,306	5,019
短期借入金	394	663	866	1,295	2,161	1,297	1,868	1,784	2,161	2,068
前受金	8,334	8,221	4,496	5,037	4,254	5,563	5,892	5,752	4,254	4,150
流動負債	27,061	23,922	29,299	24,263	22,701	24,404	25,078	27,054	22,701	21,528
長期借入金	10,243	12,662	10,550	14,254	12,718	12,819	12,167	13,698	12,718	11,119
純資産	34,540	33,884	34,639	33,581	36,250	32,691	33,258	34,771	36,250	37,365
自己資本	34,175	33,604	34,372	33,500	36,167	32,634	33,172	34,699	36,167	37,211
連結CF										
営業活動によるCF	1,408	-3,284	-4,764	5,344	5,748	—	—	—	—	—
投資活動によるCF	-1,554	-1,195	-440	-1,470	-1,700	—	—	—	—	—
フリーキャッシュ・フロー	-146	-4,479	-5,204	3,874	4,048	—	—	—	—	—
自己株式取得	0	0	-99	-499	0	—	—	—	—	—
配当金支払額	-1,176	-1,176	-588	-675	-765	—	—	—	—	—
財務活動によるCF	-5,839	2,780	1,526	-471	-1565	—	—	—	—	—

V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

事業セグメントについて

事業セグメント	サブセグメント	関連市場	主力製品	ブイ・テクノロジーグループ
半導体・フォトマスク	フォトマスク・その他	・レガシー半導体用フォトマスク ・FPD用フォトマスク	検査関連、他	ブイ・テクノロジー
	半導体（ウェハ製造・ラボ等）	・シリコンウェハ ・フォトレジスト ・半導体試作、他	・検査 ・ラボ用現像 ・マスクレス露光、他	• ナノシステムソリューションズ • リソテックジャパン • ジャパンクリエイト
	アドバンストパッケージ・PCB	・アドバンストパッケージ ・汎用PCB基板	・DI露光 ・O/Sテスター	• LE-TECHNOLOGY • オー・エイチ・ティー • ブイ・テクノロジー
FPD	検査・その他	LCD、OLED、その他の用途	検査関連、他	• ブイ・テクノロジー • オー・エイチ・ティー
	製造	LCD、その他の用途	ｶﾗｰﾌｨﾙﾀｰ露光、光配向露光、他	ブイ・テクノロジー

V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

注記事項

- **将来見通し**

  本資料に記載されている当社の計画、戦略、見通し及びその他の歴史的事実でないものは、将来に関する見通しであり、これらは現在入手可能な期待、見積、予想に基づいています。これらの期待、見積、予想は、経済情勢・市況の変化、競争環境の変化、顧客のある国の政策変化、係争中及び将来の訴訟の結果など多くの潜在的リスク、不確実な要素、過程の影響を受けますので、実際の業績は見通しから大きく異なる結果となる可能性があります。 従って、これら将来予想に関する記述に全面的に依拠することは差し控えて頂きますようお願いいたします。また、当社は新しい情報、将来の出来事などに基づきこれらの将来予測を更新する義務を負うものではありません。

- **数字の処理**

  記載された金額は、単位未満を切り捨て処理、比率は単位金額で処理した結果を四捨五入している為、内訳と一致しない場合があります。

- **事業セグメントの構成**

  ✓ **半導体・フォトマスク装置事業**

  半導体製造工程における製造装置、検査装置及びフォトマスク用装置等の開発・設計・製造・販売・関連サービス、及びPCB用装置で構成されています。

  ✓ **FPD装置事業**

  FPD製造工程における製造装置、検査装置等の開発、設計、製造、販売、関連サービス及びOLED用蒸着マスクをはじめとする部材等で構成されています。

お問合せ先

IR室

vtj-ir@vtec.co.jp

V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.